BEST AVAILABLE COPY

19日本国特許庁(JP)

@特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭64-76755

@Int.Cl.4

識別記号

厅内整理番号

❷公開 昭和64年(1989) 3月22日

H 01 L 27/08 29/78 321

Z-7735-5F Q-8422-5F

審査請求 未請求 発明の数 3 (全6頁)

❸発明の名称 半導体装置

②特 顧 昭62-232209

❷出 願 昭62(1987)9月18日

四発 明 者 保 川

彭丰

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

究所内

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

四代 理 人 弁理士 小川 勝男

外1名。

弱 和 名

1.発明の名称 半導体数額

2. 特許請求の範囲

- 1。シリコン菜板に形成されたPチャンネル気保 効果トランジスタ素子を有する樹脂対止型の半 導体装質において、前記シリコン基板の表面を (110) 面とし、前記素子をそのPチャンネ ル製袋方向が<110>方向となるように配置 することを特数とする半導体装置。
- 2。 シリコン基板に形成されたPチャンネル電解効果トランジスタ素子を有する樹脂對止型の半導体装置において、前記シリコン基板を (110) 配のシリコンウエハから一辺の方向が <111> 方向となるような方向に切り出し、前記妻子のソース電板、ゲート電板及びドレイン電板をこの方向に並べて配置することを特徴とする半導体装置。
- 3. シリコン共板に形成されたPチャンネル電解 効果トランジスタ楽子を有する機能対止型の半

学体装置において、前記シリコン基板を (211) 面のシリコンウェハか6 一辺の方向がく111> . 方向となるような方向に切り出し、前記索子のソース電価、ゲート電価及びドレイン電価をごい方向に並べて配置することを特徴とする半準体装置。

3. 発明の詳細な説明

「庭業上の利用分野」

本務明は、樹脂對止型のシリコン電解効果トランジスタ(以下、PRT)に係り、特に、CKOSに好変な半導体装置の構造に顕する。

〔從來の技術〕

世来の数据は、特問昭57-84176 号公報に記載のように、要都を第4個に示したような、 (100) 面の単結晶シジコンを用いている。そして。 シリコン 若板1の上に、 P チャンネル P B T のソース電低5, ゲート電価6, ドレイン電極7 と、 N チャンネル P B T のソース電価10, ゲート電価11, ドレイン電価12が、ともに < 110 > 方向に並べて、形成されていた。

(1)

この数型のPチヤンネルPBTを含む契部の側 断断回を、第5回に示す。N型のシリコン基板 1の表面の一部に、P型の領域2,3が形成され る。これらの上には、穴を有する絶數膜4が形成 される。この上には、溶体5,6,7が形成され、 それぞれ、ソース既極。ゲート電極。ドレイン電 極となる。これらの上には、保護膜8が形成され る。さらに、これらは、樹脂9によつておおわれ る。

ここで、シリコン芸板1と樹脂9の線影要係数は、大きく異なるため、樹脂対止後の冷却または 使用時の温度変化などにより、シリコン芸板表面 には、大きなせん新応力。が生じる。

この応力により、PBTのチヤンネル電流iは、 変化することになる。チヤンネル電流iの主成分 は、シリコン基板表面に平行に流れる。一方、電 場Bの主成分は、シリコン基板1の表面に垂直な 方向に加わつている。この場合、応力による電流 変化は、次式で表される。

(3)

(問題点を解決するための手段)

上記目的は、(110)面のシリコン基板を用い、PチヤンネルPBT素子を、そのチヤンネル電流方向が<110>方向となるように配置することにより、速応される。

本駅第1番目の発明に係る半導体装置は、シリコンに形成された P チャンネル P B T 崇子を有する樹脂對止型の半導体装置において、前記シリコンの表面を (110) 面とし、前記 P チャンネル P B T 崇子を、そのチャンネル は流方向が <110> 方のとなるように配置することを終策とする。この場合においては同じシリコンに N チャンネル P B T 崇子も形成し、この N チャンネル P B T 崇子をそのチャンネル 配流方向が <100> 方向となるように配置することが望ましい。

・本版館2番目の発明に係る半導体装置はシリコン基板に形成されたPチヤンネルPBT崇子を有する樹脂封止型の半導体装置において、前記シリコン基板を(110)面のシリコンウエハから、 1辺の方向が<111>方向となるような方向に

$$\frac{\Delta i}{i} = -\pi s s' \cdot \tau \qquad \cdots (1)$$

ここに、 A i は応力による電流変化、i は応力 0 での電流、 # 5 8 4 はピエゾ抵抗係数の成分の一 つ、 r はせん新応力である。

#88'を各種結晶面の各種方位について解析した結果を、第6図~第9数に示す。

(発明が解決しようとする問題点)

第6図より、 {100} 面のPチャンネルの場合、 ≈ es' は非常に大きくなる。従来の装置では、 (100) 耐を用いていたため、応力による電気変化が大きくなつていた。このため、樹脂對止や 使用時に特性が変動し、数計通りの安定した特性が得られないという問題があった。

上記従来技術は、横脳から加わる応力による特 性姿勢の点について配慮が十分でなく、安定した 特性が得られないという問題があつた。

本発明の目的は、機能から加わる応力による特 性変動が小さく、安定した特性を有する半導体数 健を得ることにある。

(4)

切り出し、前記PチャンネルFBT素子のソース 電板、ゲート電極、ドレイン電極をこの方向に並 べて配置したことを特徴とする。この場合におい ては同じシリコン基板上にNチャンネルFBT素 子も形成し、もう1つの辺の方向を〈211~方 向に切り出し、前記NチャンネルFBT素子のソ ース電極、ゲート電極、ドレイン電板をこの方向 に並べて配置することが望ましい。

本願第3番目の発明に係る半導体装置はシリコン基板に形成されたPチャンネルドBT素子を有する機器対型の半導体装置において、並記シリコン基板を(211)面のシリコンウェハから、1辺の方向が<111>方向となるような方向に切り出し、前配PチャンネルFBT素子のカウトをでは、同じシリコン基板上にNチャンネルFBT素子のカウに切り出し、前配NチャンネルFBT素子のソース電板、ゲート電板、ドレイン電板をこの方向に切り出し、前配NチャンネルFBT素子のソース電板、ゲート電板、ドレイン電板をこの方

向に並べて配置することが蟹虫しい。

(作用)

樹脂封止型のPET報子の応力による特性変動で電要なピエゾ抵抗係数 = 86'は、Pチヤンネルの場合、(110)前の<110>方向で最小となる。したがつて、応力による特性変動が最小となるので、安定した特性が得られる。

(突悠例)

以下、本発明の実施例を周勤に従って説明する。 館上圏において、第4図と同一符号のものは、 同一部分を示す。第1図が第2図と異なる点は、 シリコン基板1に(110)面を用いており、P チヤンネルPBTのソース電極5。ゲート電極6。 ドレイン電極7が<110>方向に認利され、P チヤンネル電流が<110>方向に認れるように なつており、NチヤンネルPBTのソース電極 10。ゲート電板11。ドレイン電極12が <100>方向に認利され、Nチヤンネル電流が <100>方向に流れるようになつている点である。

(7)

本実施例では、シリコン裁板1に(100)面を用いているのは、前の例と同じであるが、1辺がく111>方向となり、この方向にPチヤンネルPBTのソース電極5,ゲート電荷6,ドレイン電荷7を配便し、Pチヤンネル電流がく111>方向に流れるようにしてある。一方、もう1つの辺は、く112>方向となつでおり、この方向にNチヤンネルPBTのソース電荷10,ゲート電荷11,ドレイン電極12を配置し、Nチヤンネル電流がく211>方向に流れるようにしてある。

本実施例は、第7回からわかるように、特性安定性の面で最適ではないが、従来と比較するとかなりの改善が得られる。本実施例では、これに加えて、生産性を向上できるという特徴がある。

シリコン茶板1は、シリコンウエハから切り出して、作られる。<110>町のシリコンウエハの場合、結晶の性質から、シリコン茶板1の一つの辺の方向を<111>、これと直交する辺の方向を<211>として、切り出すのが、生産性が高い。この半導体基板1の上に、辺の方向と低け

本実施例においても、PチヤンネルPETを含む要都の側面断面形状は、第5回に示すのと同じになり、応力によるチヤンネル電線変化も、(1) 式で表される。ただし、ピエゾ抵抗係数×88′の 値は、シリコン系板1の面が異なるため、異なる。

ピエゾ抵抗係数 # 55'の値は、第6四~第9四より、Pチヤンネルの場合、(110)面の <110>方向で最小になることがわかる。本実 施例では、Pチヤンネルの電流方向がこの方向と なっているので、応力による電流変化が最小とな る。この結果、安定した特性が得られる。

なお、同一のシリコン基板1の表面に、NチャンネルFBTも形成する必要がある場合には、第7個より、Nチャンネルのェ ss' は (110) 面の<100>方向で最小となるので、この方向にNチャンネルの電流方向が一致するようにすればよい。本実施例では、このようになるように、NチャンネルFBTが配置されている。

第2因は、本発明の別の実施例の要称を示す図である。

(8)

て、〈110〉と〈100〉方向に、それぞれPチャンネルFBTとNチャンネルFBTのチャンネルFBTのチャンネルFBTのチャンネルBTのチャンネルを統す方法も考えられる。しかし、こうすると、電便を辺に対して傾めに配置しなければならず、シリコン共振1の表面の中に、有効に活用できない都分がでてくるため、同じ数の発子を切れる込むためのシリコン共振1の面積が大きくなってしまう。そこで、シリコン共振1の面積が小さくてすむ。また、〈111〉と〈211〉方向は、加工性が良いため、少りも向上し、コスト的にも有利である。

第3回は、本発明のまた別の実施例の要都を示す因である。

本実施例では、シリコン基板1を(211)面のシリコンウェハから、1辺の方向が<111> 方向となるように切り出しており、Pチャンネル FBT菓子のソース就便5、ゲート電便6、ドレ

(8)

イン電便7を、この方向に並べて配置することにより、Pチャンネル電流がこの方向に流れるようにしている。また、もう1つの辺の方向がく110>方向となるようにしており、NチャンネルFBT素子のソース電額8。ゲート電極9。ドレイン電額10をこの方向に並べて配置することにより、Nチャンネル電流がこの方向に流れるようにしている。

前の実施例と同じ考え方で、第9因から、本実施例でも十分な効果があることがわかる。また、第9回から、本実施例では、多少角度がずれても感度の変化が小さいことがわかる。したがつて、加工精度が多少低くてもよいため、生産が容易であるという利点がある。

(発明の効果)

本発明によれば、樹脂對止後の冷却や使用時の 程度変化などで生じる応力による電流変動を小さ くできるので、安定した特性が得られるという効 泉がある。

4. 図面の簡単な説明

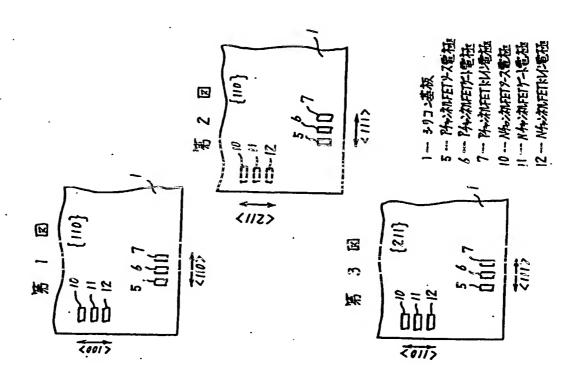
(11)

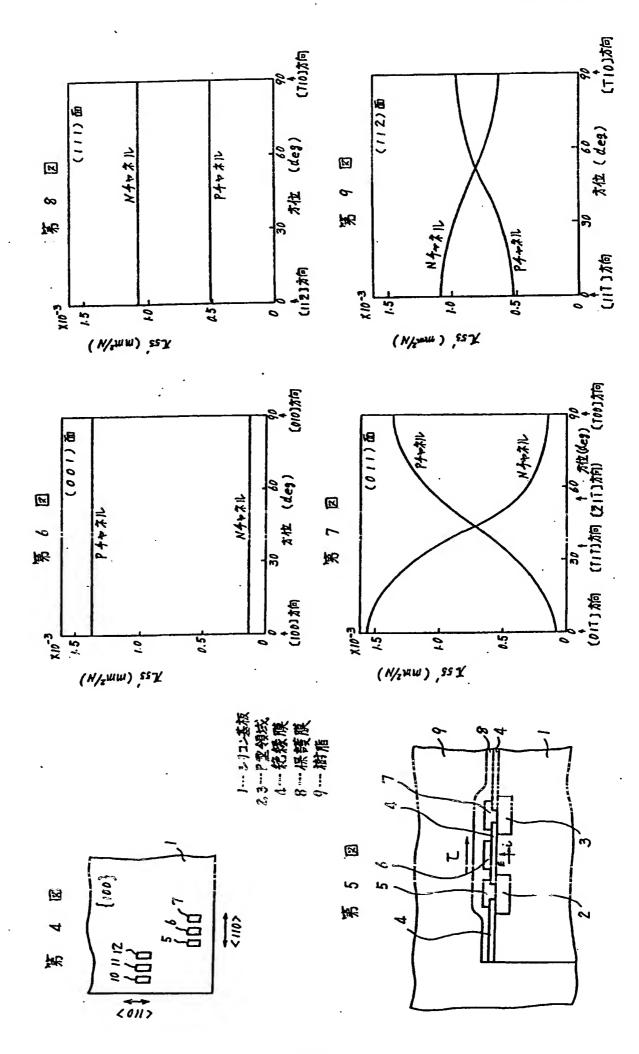
第1回、第2回、第3回は失々本是明の実施例に係る半準体装置のシリコン基板要都の平断面図、第4個は従来例に係るシリコン基板要都の平断面図、第5回は一般的な半導体装置の要都例断面図、第6回、第7回、第8回、第9回は失々ピエゾ抵抗係数の各種結晶面における面内方位依存性を示す特性図である。

1 …シリコン共収、2,3 … P 型領収、4 … 絶級板、5 … P チャンネル P B T ソース配框、6 … P チャンネル P B T ドレイン電框、8 … 保護膜、9 … 樹脂、10 … N チャンネル P B T ドレイン電板、11 … N チャンネル P B T ドレイン電板、12 … N チャンネル P B T ドレイン電板。

代理人 杂雜士 小川砂剪

(12)





手 続 補 正 告(自発)

特許庁長官 股

63

1.事件の表示

昭和 62 年 特許願 第 232209 号

2発明の名称

半導体裝置

8.植正をする者

事件との解析 特許出願人

(510)株式会社 8 立

4 18

〒100 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 体式会社日立製作所內 電纸 東京 212-1111 (大代表)

(4850) # R ± / Ш 男

5.補正の対象 明頼者の「特許請求の範囲」、及び 「発明の詳細な説明」の概象

6. 補正の内容

(1) 特許請求の範囲を別載の通りに補正する。



割纸

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. シリコン芸板に形成されたPチヤンネル電解 効果トランジスタ素子を有する樹脂封止型の半 夢体装置において、前記シリコン基板の表面を (110) 晒とし、前記素子をその<u>ア</u>チヤンネ ル電旅方向が く110> 方向となるように配置 することを特徴とする半導体数量。
- 2. シリコン芸板に形成されたPチャンネル電解 効果トランジスタ素子を有する視論対止型の半 単体装置において、前部シリコン基板を〔110〕 面のシリコンウエハから一辺の方向がく1 1 1> 方向となるような方向に切り出し、前記案子の ソース低値、ゲ∾ト電便及びドシイン電便をご の方向に並べて記載することを特徴とする半導 体较置。
- 3. シリコン基板に形成されたPチヤンネル電解 効果トランジスタ素子を有する樹脂對止数の半 導体数数において、貧記シリコン基板を(211) 面のシリコンウエハか6一辺の方向がく1 1 1 >

(2) 明報套第9頁第1行目「(100)」を 「(110)」に訂正する。

日 上

(2)

方向となるような方向に切り出し、前記崇子の ソース電極、ゲート電板及びドレイン電極をご の方向に並べて配置することを特徴とする半導 "体数位。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.